# 省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発事業

令和3年度予算額 20.5億円 (新規)

#### 事業の内容

## 事業目的·概要

- ●近年、産業のIoT化や電動化が進展し、それを支える 半導体関連技術の重要性が高まる中、従来から我が国 が強みを持ち、かつ省エネルギー化の鍵になるエレクトロニク ス製品(以下、「省エネエレクトロニクス製品」)が注目を 集めており、世界各国で取組が強化されています。
- ●本事業では、我が国が保有する高水準の要素技術等を 活用し、より高性能な省エネエレクトロニクス製品を開発す ることで、飛躍的な省エネルギー化を実現します。また、安 定的な供給を可能とするサプライチェーンを確保することで、 省エネエレクトロニクス製品の製造基盤強化を目指します。
- 令和3年度は、新世代パワー半導体と半導体製造装置 の高度化に向けた技術開発を実施します。

## 成果目標

令和3年度から令和7年度までの5年間の事業であり、 本事業を通じて開発した高性能の省エネエレクトロニクス 製品により、飛躍的な省エネルギー化(令和17年度において約1,440万t/年のCO2削減)を目指します。

## 条件(対象者、対象行為、補助率等)



(研)新Iネルギー・産 業技術総合開発 機構(NEDO)



民間企業・ 大学等

## 事業イメージ

## (1)新世代パワー半導体の開発

- 優れた材料特性を持ち、製造コストを抑えられる可能性 がある酸化ガリウムパワー半導体の開発。
- 自動最適化や故障予知など、高度な自己制御機能を持ったインテリジェント・パワー半導体の開発。

## (2)半導体製造装置の高度化に向けた開発

市場動向が大きく、日本企業に勝機があるリソグラフィや エッチング等の性能を向上させる革新的技術の開発。

